Declaration and Fower of Attorney For Patent Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration 日本語宣言書



下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。

As a below named inventor, I hereby declare that:

私の住所、私書箱、国籍は下記の私の氏名の後に記載された通りです。

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出 願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者 (下記の氏名が一つの場合)もしくは最初かつ共同発明者で あると(下記の名称が複数の場合)信じています。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING

METHOD THEREOF

上記発明の明細書(下記の欄で×印がついていない場合は、本書に添付)は、

The specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

□ __月_日に提出され、米国出願番号または特許協定条 約国際出願番号を____とし、 (該当する場合) _____に訂正されました。 was filed on 11/09/99
as United States Application Number or
PCT International Application Number
09/436,984 _____ and was amended on
____ (if applicable).

私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、内容を理解していることをここに表明します。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は、連邦規則法典第37編第1条56項に定義されると おり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務 があることを認めます。 I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.



nese Language Declaration (日本語宣言書)



私は、米国法典第 35 編 119 条(a)-(d)項又は 365 条(b)項 に基き下記の、米国以外の国の少なくとも一カ国を指定して いる特許協力条約 365(a)項に基く国際出願、又は外国での 特許出願もしくは発明者証の出顋についての外国優先権を ここに主張するとともに、優先権を主張している、本出願の前 に出願された特許または発明者証の外国出願を以下に、枠 内をマークすることで、示しています。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119(a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing

date before that of the application on which priority is claimed. **Priority Not Claimed** Prior Foreign Application(s) 優先権主張なし 外国での先行出願 November 10, 1998 Japan 10-319671 (Day/Month/Year Filed) (Country) (Number) (出願年月日) (国名) (番号) November 10, 1998 10-336562 Japan (Day/Month/Year Filed) (Country) (Number) (出願年月日) (国名) (番号) (Day/Month/Year Filed) (Number) (Country) (出願年月日) (国名) (番号) I hereby claim the benefit under Title 35, United States 私は、第 35 編米国法典 119 条(e)項に基いて下記の米国 Code, Section 119(e) of any United States provisional 特許出願規定に記載された権利をここに主張いたします。 application(s) listed below. (Filing Date) (Application No.) (Application No.) (Filing Date) (出願日) (出願番号) (出願番号) (出願日) I hereby claim the benefit under Title 35, United States 私は、下記の米国法典第 35 編 120 条に基いて下記の米 Code, Section 120 of any United States application(s), or 国特許出願に記載された権利、又は米国を指定している特 365(c) of any PCT International application designating 許協力条約 365 条(c)に基く権利をここに主張します。また、 the United States, listed below and, insofar as the subject 本出願の各請求範囲の内容が米国法典代35編112条第1 matter of each of the claims of this application is not 項又は特許協力条約で規定された方法で先行する米国特許 disclosed in the prior United States or PCT International 出願に開示されていない限り、その先行米国出願提出日以 application in the manner provided by the first paragraph 降で本出願書の日本国内または特許協力条約国際提出日ま での期間中に入手された、連邦規制法典第37編1条56項 of Title 35, United States Code Section 112, I acknowledge the duty to disclose information which is で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について material to patentability as defined in Title 37, Code of 開示義務があることを認識しています。 Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application. (Status: Patented, Pending, Abandoned) (Filing Date) (Application No.) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済)

(出顧日)

(出願番号)





(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.)	(Filing Date)	(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(出願番号)	(出願日)	(現況: 特許許可済、継続中、放棄済)

私は、私自身の知識に基いて本宣言書中で私が行う表明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところに基く表明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第 18 編第 1001 条に基き、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行えば、出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のごとく宣誓を致します。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.



Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

委任状: 私は下記の発明者として、本出願に関する一切の手続きを 米特許商係局に対して遂行する弁護士または代理人として、下記の 者を指名いたします。 (弁護士、または代理人の氏名及び登録番号 を明記のこと) POWER OF ATTORNEY: As a named inventor. I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number).

Daniel W. Sixbey, (Reg. No. 20,932)
Charles M. Leedom, Jr. (Reg. No. 26,477)
David S. Safran (Reg. No. 27,997)
Donald R. Studebaker (Reg. No. 32,815)
Tim L. Brackett (Reg. No. 36,092)
Frank P. Presta (Reg. No. 19,828)
Robert M. Schulman (Reg. No. 31,196)
Lawrence D. Eisen (Reg. No. 41,009)

Stuart J. Friedman (Reg. No. 24,312) Gerald J. Ferguson, Jr. (Reg. No. 23,016) Thomas W. Cole (Reg. No. 28,290) Jeffrey L. Costellia (Reg. No. 35,483) Eric J. Robinson (Reg. No. 38,285) Joseph S. Presta (Reg. No. 35,329) Thomas M. Blasey (Reg. No. 33,475) Daniel S. Song (Reg. No. 43,143)

The undersigned hereby authorizes any U. S. attorney or agent named herein to accept and follow instructions from as to any action to be taken in the Patent and Trademark Office regarding this application without direct communication between the U. S. attorney or agent and the undersigned. In the event of a change in the persons from whom instructions may be taken, the U. S. attorneys or agents named herein will be so notified by the undersigned.

書類送付先

Send Correspondence to:

Sixbey, Friedman, Leedom & Ferguson 8180 Greensboro Dr., Suite 800 McLean, VA 22102

直接電話連絡先: (名前及び電話番号)

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

Eric J. Robinson 703-790-9110

唯一または第一発明者	Full name of sole or first inventor
•	Shunpei YAMAZAKI
発明者の署名	B付 Inventor's signature Date Shunw O1/21/2000
住所	Residence
	Tokye, Japan
国籍	Çitizenship
	Japanese
私書箱	Post Office Address
	c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.
	398 Hase Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第二共同発明者		Full name of second joint inventor, if any		
		Hisashi OHTANI		
発明者の署名	日付	Inventor's signature	Oate	
		Hisashi Oftani	01/20/2000	
住所		Residence		
		Kanagawa, Japan		
国籍		Citizenship		
•		Japanese		
私書箱		Post Office Address		
		c/o SEMICONDUCTOR ENERGY L	ABORATORY CO., LTD.	
		398, Hase, Atsugi-shi, Kan	agawa-ken 243-0036 Japan	

第三共同発明者		Full name of third joint inventor, if any
		Toshiji HAMATANI
発明者の署名	日付	Inventor's signature Date
		Toolig Handaw 01/20/2000
住所		Residence
		Kanagawa, Japan
国籍		Citizenship
		Japanese
私書箱		Post Office Address
		c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.
		398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Ja

第四共同発明者	Full name of fourth joint inventor, if any	
発明者の署名	Inventor's signature	Date
70712VIG1		
	Residence	
住所	Hosidania	
国籍	Citizenship	
私書箱	Post Office Address	